

著者略歴

松尾 直人(まつお なおと)

1978年 京都大学工学部卒業

1980年 京都大学大学院工学研究科博士前期課程修了

1980~1992年

松下電器産業株式会社勤務(半導体研究・開発部門)

1993年 京都大学博士(工学)

1994年 山口大学助教授

2003年 姫路工業大学大学院教授

2004年 兵庫県立大学大学院教授

2019年 兵庫県立大学名誉教授 特任教授

専門：半導体物性，デバイス，ナノ寸法材料加工，結晶成長

2020年2月25日 第1版発行

検印省略

半導体材料・デバイス工学

著者© 松尾直人

発行者 内田学

印刷者 馬場信幸

発行所 株式会社 内田老鶴堂 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目34番3号
電話 (03) 3945-6781(代)・FAX (03) 3945-6782
<http://www.rokakuho.co.jp/> 印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.

3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012, Japan

U. R. No. 651-1

ISBN 978-4-7536-5049-1 C3042